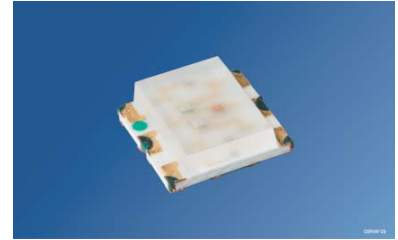


## LTRB R8SF



### Merkmale

- **Gehäusotyp:** SMD-Gehäuse mit Silikonverguss
- **Farbe:** weiß,  $x = 0,267$ ,  $y = 0,231$  nach CIE 1931 (weiß)
- **Abstrahlwinkel bei 50%  $I_V$ :** 130°
- **Abstrahlwinkel bei 20%  $I_V$ :** 170°
- **Chiptechnologie:** ThinGaN (true grün, blau) / Thinfilm (rot)
- **Lötmethode:** Reflow lötfähig
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D

### Features

- **package:** SMD package with silicone resin
- **color:** white,  $x = 0.267$ ,  $y = 0.231$  acc. to CIE 1931 (white)
- **viewing angle at 50%  $I_V$ :** 130°
- **viewing angle at 20%  $I_V$ :** 170°
- **chiptechnology:** ThinGaN (true green, blue) / Thinfilm (red)
- **soldering methods:** reflow solderable
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D

### Hauptanwendungen

- Pachinko markt
- Getrennte Anteuering der Leuchtdiodenchips zur Darstellung verschiedener Farben inclusive weiß
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Einkopplung in Lichtleiter

### Main Applications

- pachinko market
- LED chips can be controlled separately to display various colors including white
- backlighting (LCD, switches, keys, illuminated advertising, general lighting)
- coupling into light guides

**Bestellinformation**  
**Ordering Information**

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 21 Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 21 I <sub>v</sub> (mcd)		
		white		
LTRB R8SF-8A7B-0117	true green (25 mA) red (17 mA) blue (15 mA)	1.590...2.500		
		red	true green	blue
	lv (typ) @20mA	720	1100	360

**Bestellinformation**  
**Ordering Information**

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
LTRB R8SF-8A7B-0117	Q65111A2354

*Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 7** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LTRB R8SF-8A7B-0117 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen 8A, 5B, 6B oder 7B enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.*

*Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LTRB R8SF-8A7B-0117 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -01 bis -17 enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.*

*Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 7** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LTRB R8SF-8A7B-0117 means that only one group 8A, 5B, 6B or 7B will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.*

*In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LTRB R8SF-8A7B-0117 means that only 1 chromaticity coordinate group -01 to -17 will be shippable on each reel (see **page 5** for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.*

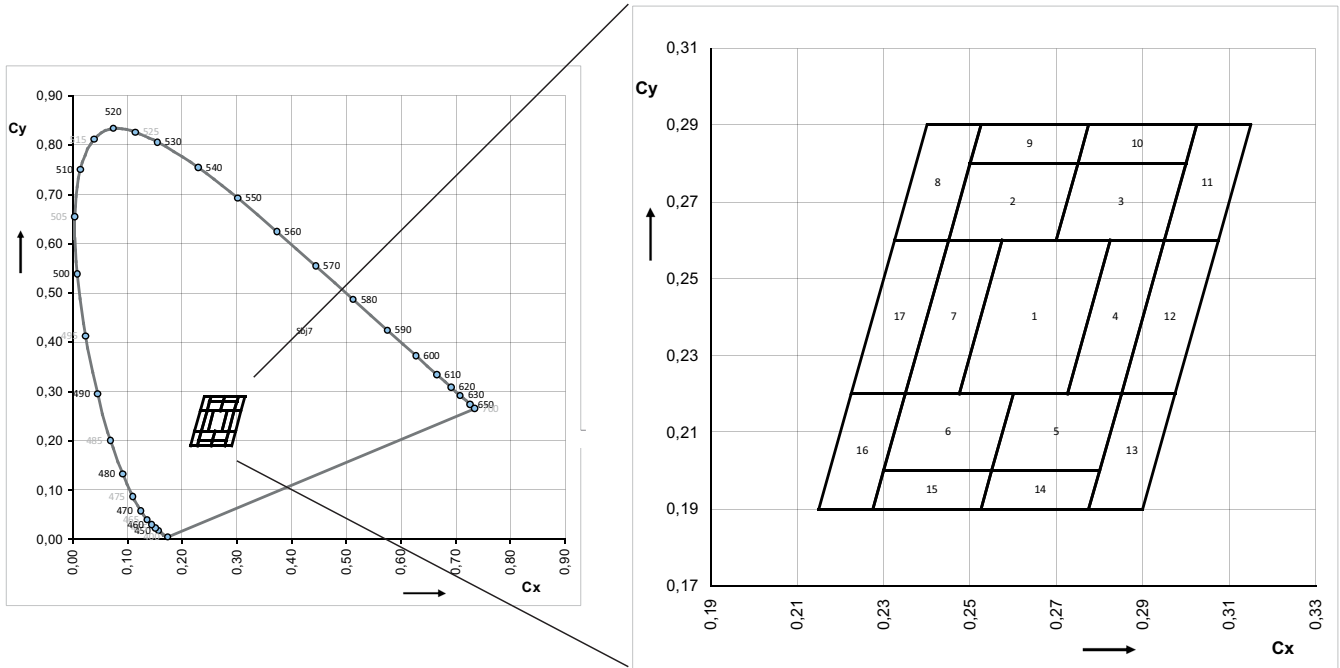
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	- 40 ... + 85			°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	- 40 ... + 85			°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	+ 115			°C
Durchlassstrom Forward current ( $T_S=25^\circ\text{C}$ )	$I_F$ (min.) (max.)	5 30	5 30	5 30	mA
Stoßstrom Surge current $t_p = 10 \mu\text{s}$ , $D = 0.005$ , $T_S=25^\circ\text{C}$	$I_{FM}$	100	100	100	mA
Sperrspannung <sup>2)</sup> Seite 21 Reverse voltage <sup>2)</sup> page 21 ( $T_S=25^\circ\text{C}$ )	$V_R$	12	6	6	V

**Kennwerte**  
**Characteristics**  
( $T_S = 25\text{ °C}$ )

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Dominantwellenlänge <sup>3)</sup> Seite 21 Dominant wavelength <sup>3)</sup> page 21 $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\lambda_{\text{dom}}$	625	528	463	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$	18	33	25	nm
Helligkeit <sup>1)</sup> Seite 21 Brightness <sup>1)</sup> page 21 $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $I_V$	0.72	1.10	0.36	cd
Helligkeit <sup>1)</sup> Seite 21 Brightness <sup>1)</sup> page 21 $I_F = 17\text{ mA (red)}/25\text{ mA (true green)}/$ $15\text{ mA (blue)}$	(min.) $I_V$ (typ.) $I_V$ (max.) $I_V$		1.59 2.2 2.5		cd cd cd
Durchlassspannung <sup>5)</sup> Seite 21 Forward voltage <sup>5)</sup> page 21 $I_F = 20\text{ mA}$	(min.) $V_F$ (typ.) $V_F$ (max.) $V_F$	1.8 2.1 2.4	2.9 3.3 3.7	2.9 3.3 3.7	V V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5\text{ V (blue / true green); } 12\text{ V (red)}$	(max.) $I_R$	10	0.5	0.5	$\mu\text{A}$
Wärmewiderstand Sperrschicht/Umgebung <sup>7)</sup> Seite 21 Thermal resistance junction/ambient <sup>7)</sup> page 21 alle Chips betrieben / all chips operating	(max.) $R_{\text{th JA real}}$		790*		K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht/Lötspad Thermal resistance Junction/Solder Point alle Chips betrieben / all chips operating	(max.) $R_{\text{th JS real}}$		470*		K/W

\* $R_{\text{th}}(\text{max})$  basiert auf statistischen Werten

\* $R_{\text{th}}(\text{max})$  is based on statistic values



Gruppe Group	Cx	Cy
1	0.2475	0.220
	0.2575	0.260
	0.2825	0.260
	0.2725	0.220
2	0.245	0.260
	0.250	0.280
	0.275	0.280
	0.270	0.260
3	0.270	0.260
	0.275	0.280
	0.300	0.280
	0.295	0.260
4	0.2725	0.220
	0.2825	0.260
	0.295	0.260
	0.285	0.220

Gruppe Group	Cx	Cy
7	0.235	0.220
	0.245	0.260
	0.2575	0.260
	0.2475	0.220
8	0.2325	0.260
	0.240	0.290
	0.2525	0.290
	0.245	0.260
9	0.250	0.280
	0.2525	0.290
	0.2775	0.290
	0.275	0.280
10	0.275	0.280
	0.2775	0.290
	0.3025	0.290
	0.300	0.280

Gruppe Group	Cx	Cy
13	0.2775	0.190
	0.285	0.220
	0.2975	0.220
	0.290	0.190
14	0.2525	0.190
	0.255	0.200
	0.280	0.200
	0.2775	0.190
15	0.2275	0.190
	0.230	0.200
	0.255	0.200
	0.2525	0.190
16	0.215	0.190
	0.2225	0.220
	0.2350	0.220
	0.2275	0.190

Gruppe Group	Cx	Cy
5	0.255	0.200
	0.260	0.220
	0.285	0.220
	0.280	0.200
6	0.230	0.200
	0.235	0.220
	0.260	0.220
	0.255	0.200

Gruppe Group	Cx	Cy
11	0.295	0.260
	0.3025	0.290
	0.315	0.290
	0.3075	0.260
12	0.285	0.220
	0.295	0.260
	0.3075	0.260
	0.2975	0.220

Gruppe Group	Cx	Cy
17	0.2225	0.220
	0.2325	0.260
	0.245	0.260
	0.2350	0.220

## Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 21 Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 21 I <sub>v</sub> (mcd)
8A	1590 ... 1800
5B	1800 ... 2010
6B	2010 ... 2240
7B	2240 ... 2500

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

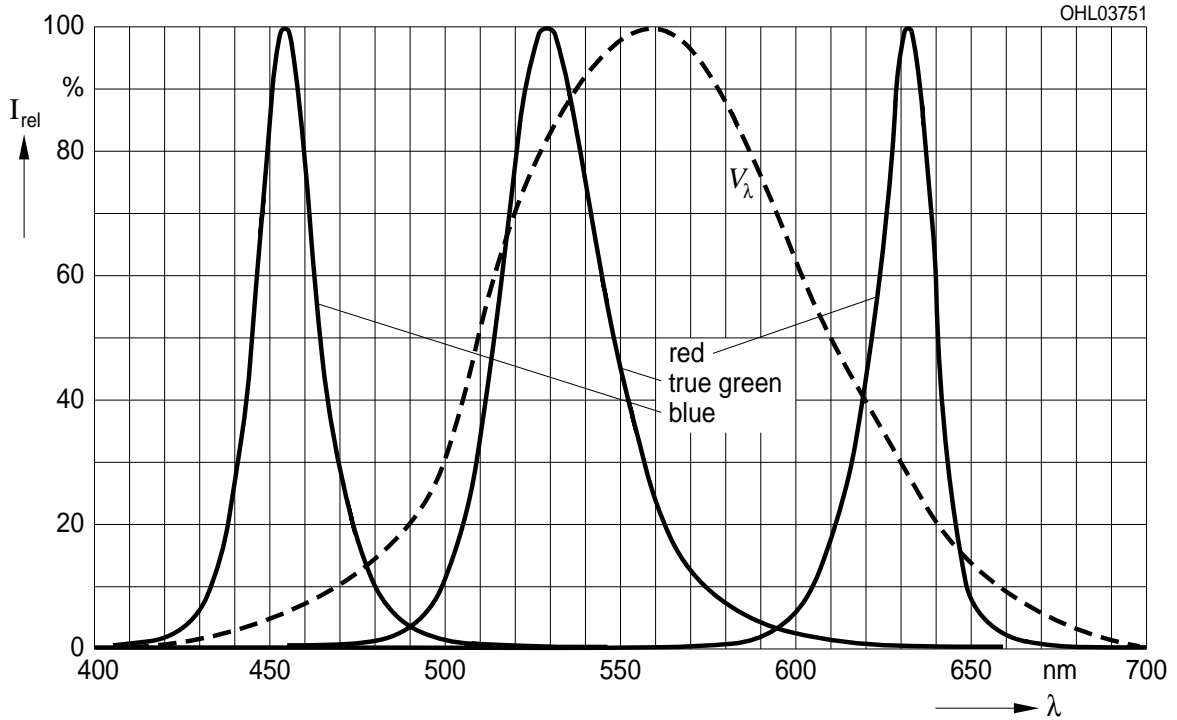
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Relative spektrale Emission<sup>8)</sup> Seite 21

Relative Spectral Emission<sup>8)</sup> page 21

$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

$I_{rel} = f(\lambda); T_S = 25\text{ °C}; I_F = 20\text{ mA}$

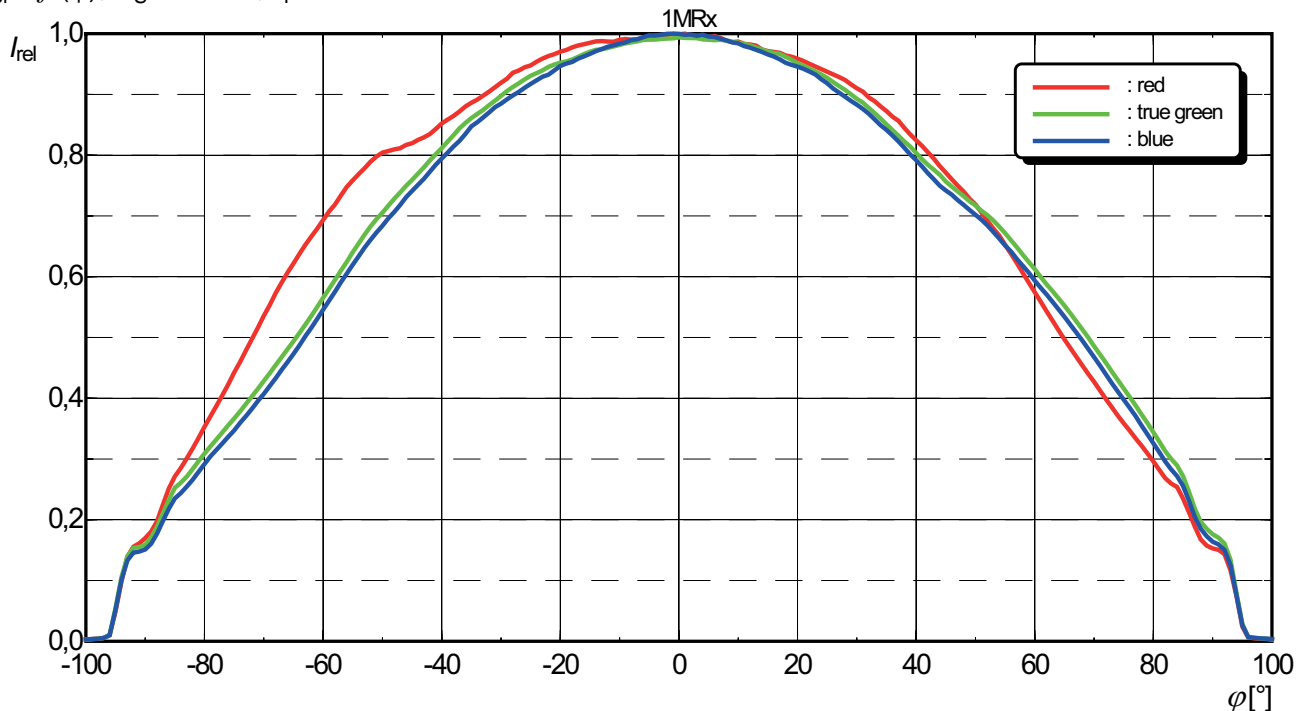




Abstrahlcharakteristik horizontal<sup>(8)</sup> Seite 21

Radiation Characteristic Horizontal<sup>(8)</sup> page 21

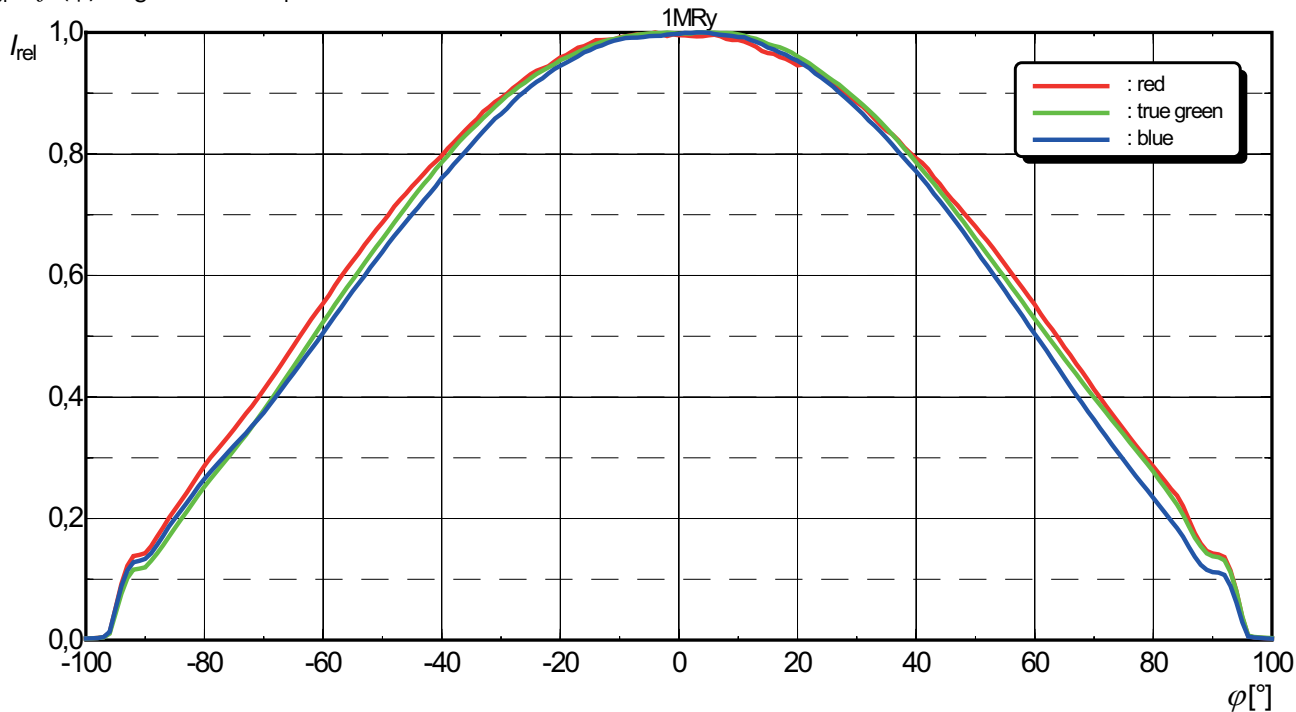
$I_{rel} = f(\varphi); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}, I_F = 20\text{ mA}$



Abstrahlcharakteristik vertikal<sup>(8)</sup> Seite 21

Radiation Characteristic Vertical<sup>(8)</sup> page 21

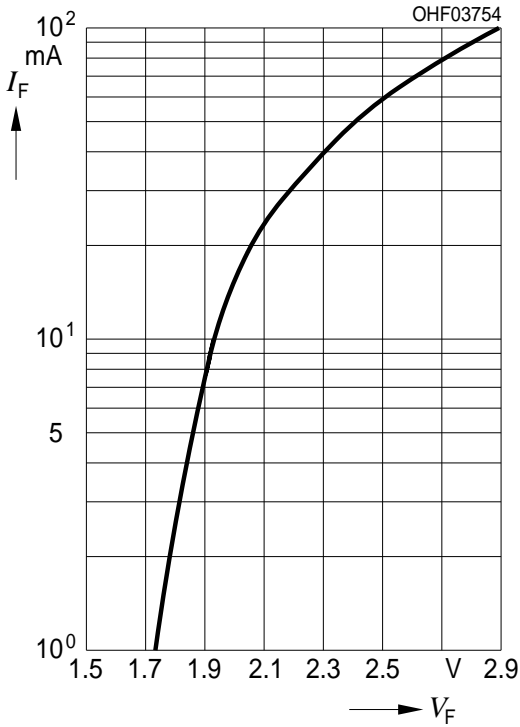
$I_{rel} = f(\varphi); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}, I_F = 20\text{ mA}$



Durchlassstrom<sup>8)</sup> Seite 21

Forward Current<sup>8)</sup> page 21

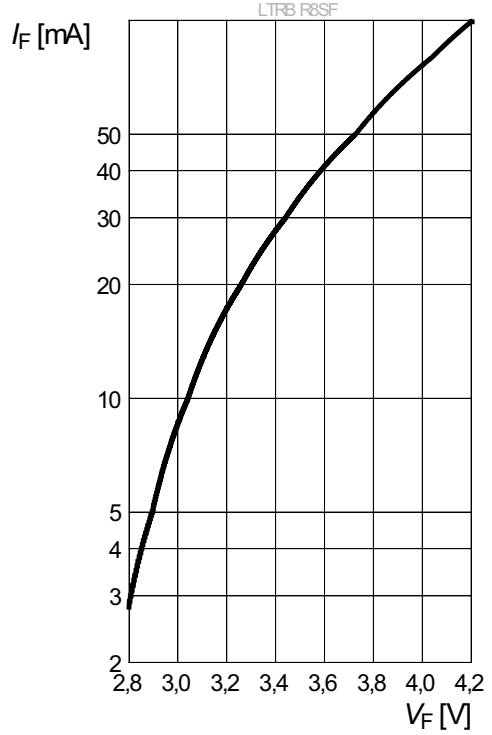
$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C};$  red



Durchlassstrom<sup>8)</sup> Seite 21

Forward Current<sup>8)</sup> page 21

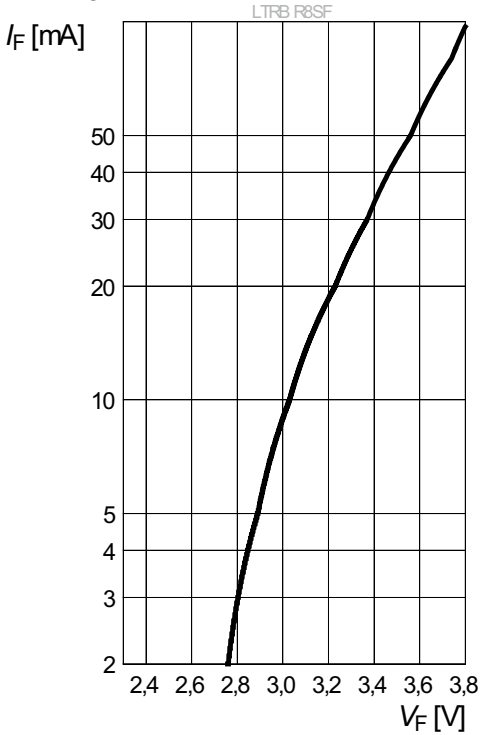
$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C};$  blue



Durchlassstrom<sup>8)</sup> Seite 21

Forward Current<sup>8)</sup> page 21

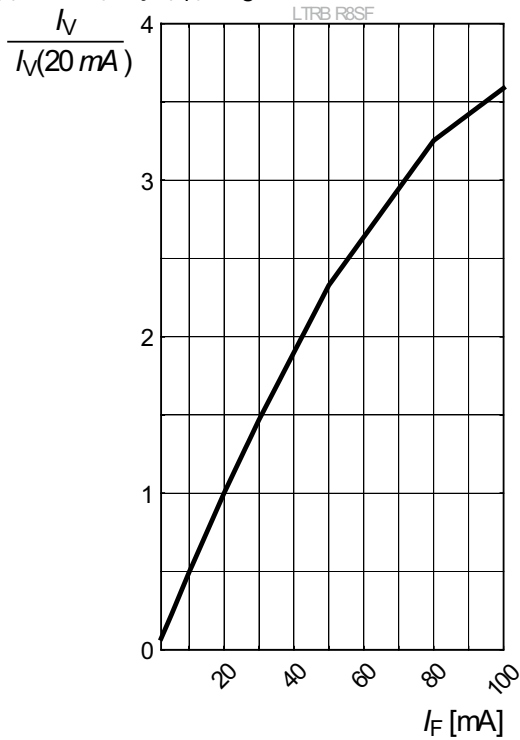
$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C};$  true green



Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 21

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 21

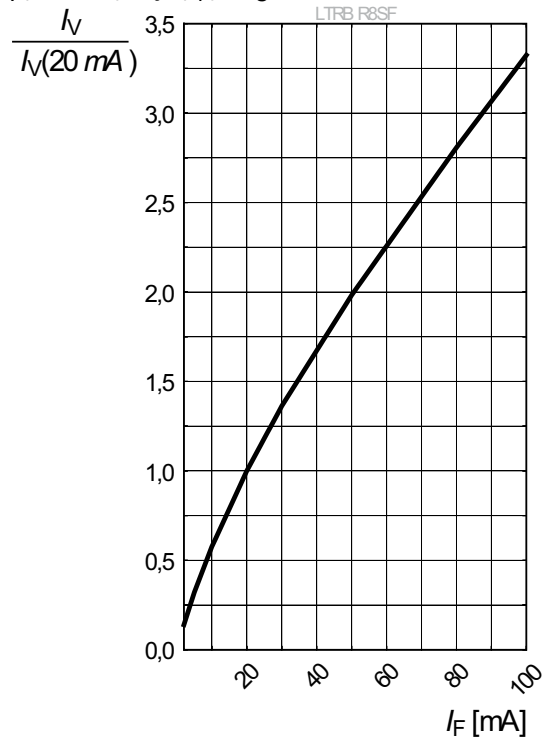
$I_V/I_V(20 \text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}; \text{red}$



Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 21

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 21

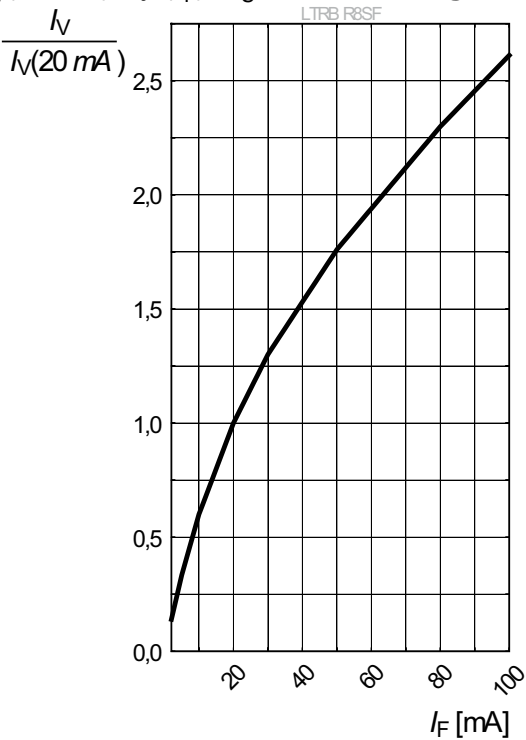
$I_V/I_V(20 \text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}; \text{blue}$



Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 21

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 21

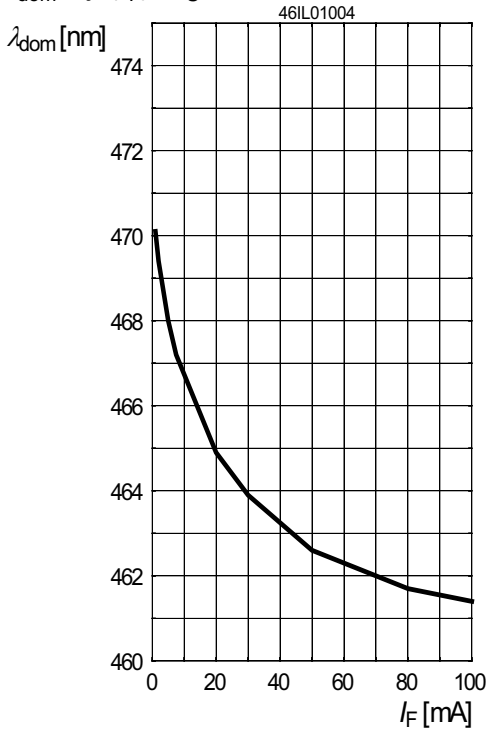
$I_V/I_V(20 \text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}; \text{true green}$



Dominante Wellenlänge<sup>8)</sup> Seite 21

Dominant Wavelength<sup>8)</sup> page 21

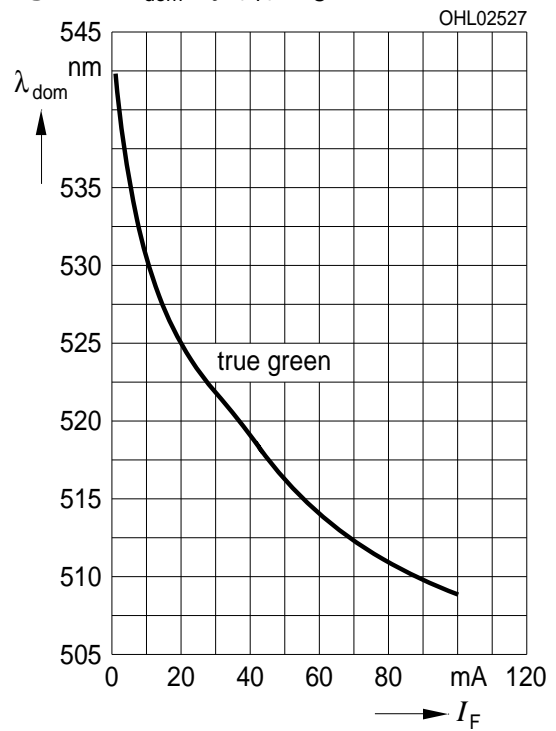
blue,  $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$



Dominante Wellenlänge<sup>8)</sup> Seite 21

Dominant Wavelength<sup>8)</sup> page 21

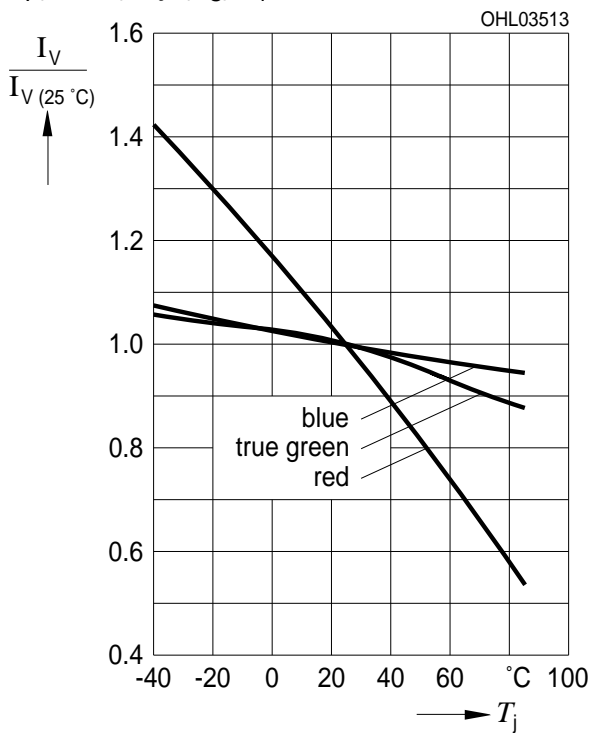
true green,  $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$



Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 21

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 21

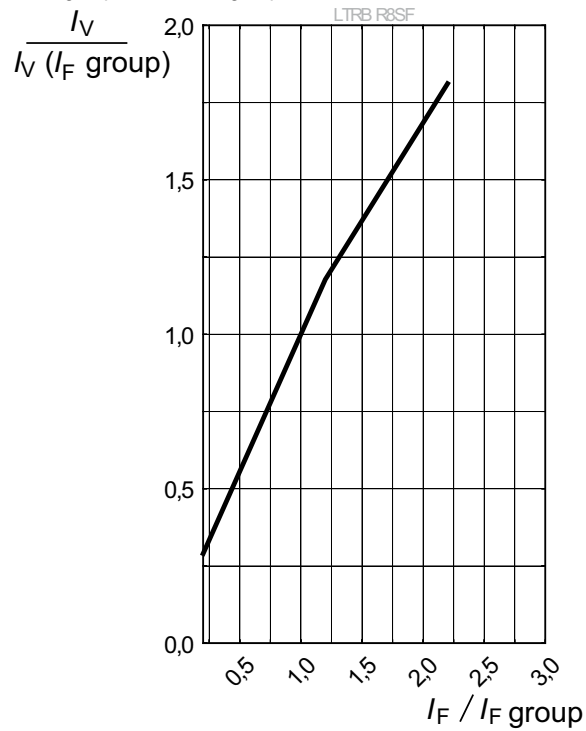
$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_S); I_F = 20\text{ mA}$



Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 21

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 21

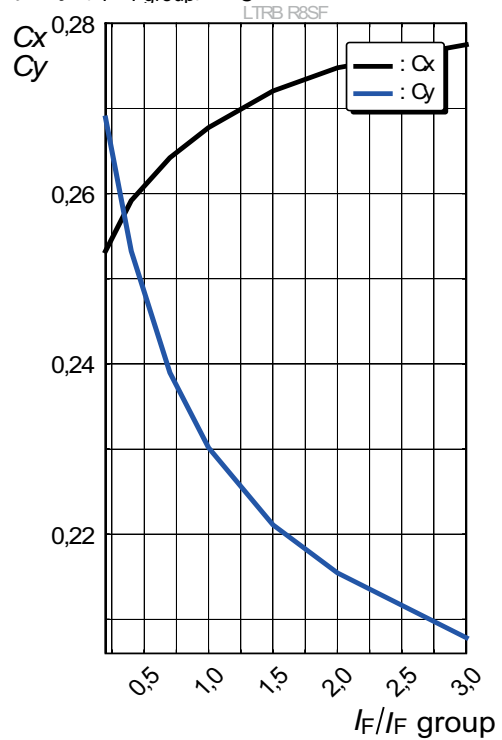
$$I_V/I_{Vgroup} = f(I_F/I_{Fgroup}); T_S = 25\text{ °C}$$



Farbortverschiebung<sup>8)</sup> Seite 21

Chromaticity Coordinate Shift<sup>8)</sup> page 21

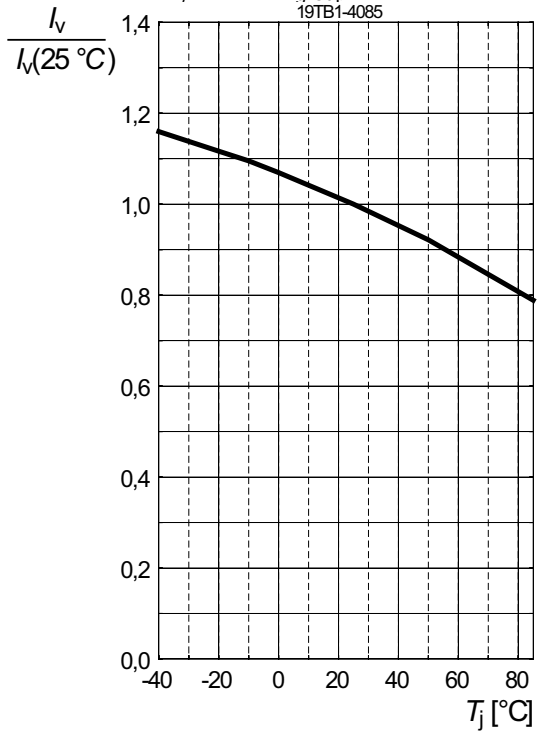
$$C_x, C_y = f(I_F/I_{Fgroup}); T_S = 25\text{ °C}$$



Relative Lichtstärke<sup>8)</sup> Seite 21

Relative Luminous Intensity<sup>8)</sup> page 21

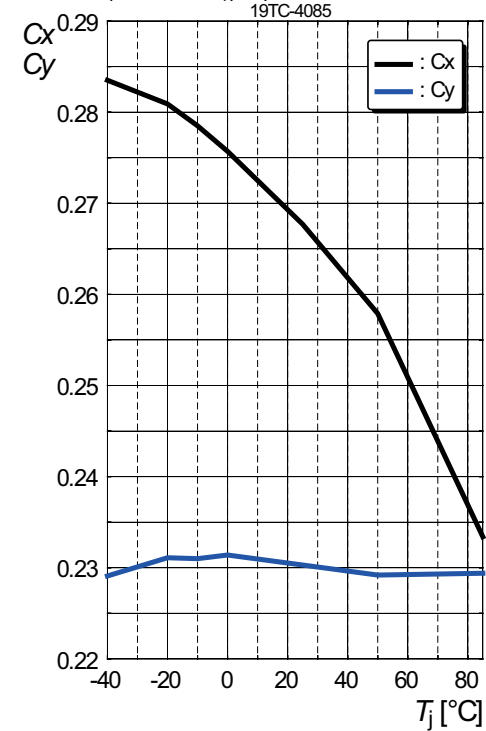
$$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = I_{Fgroup}$$



Farbortverschiebung<sup>8)</sup> Seite 21

Chromaticity Coordinate Shift<sup>8)</sup> page 21

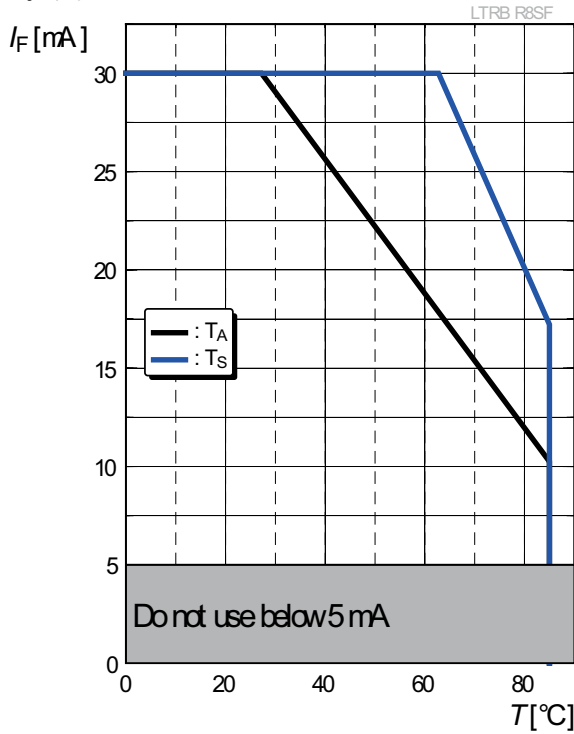
$$C_x, C_y = f(T_j); I_F = I_{Fgroup}$$



**Maximal zulässiger Durchlassstrom**

**Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T)$

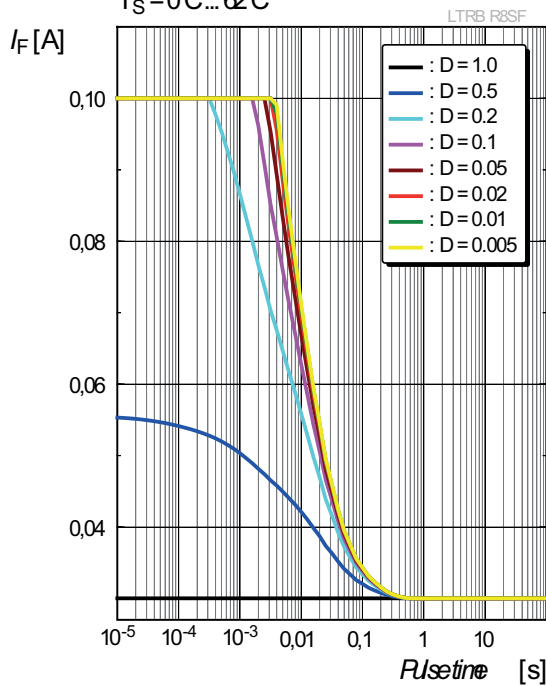


**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**

**Permissible Pulse Handling Capability**

Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_S = 25\text{ °C}$

$T_S = 0\text{ °C} \dots 62\text{ °C}$

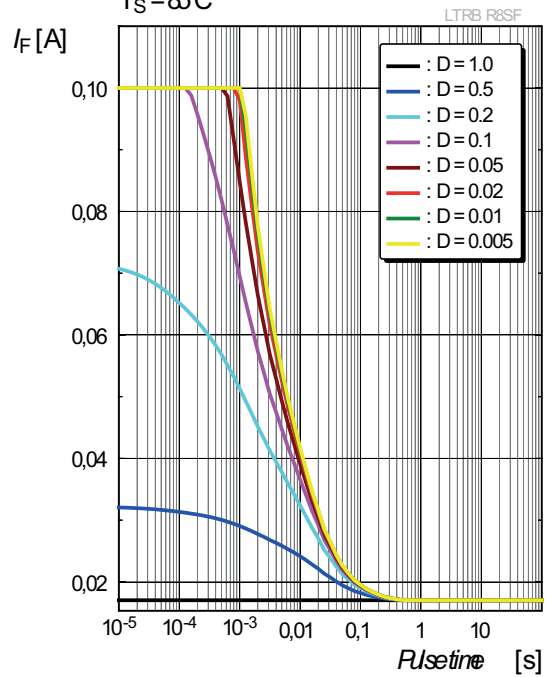


**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**

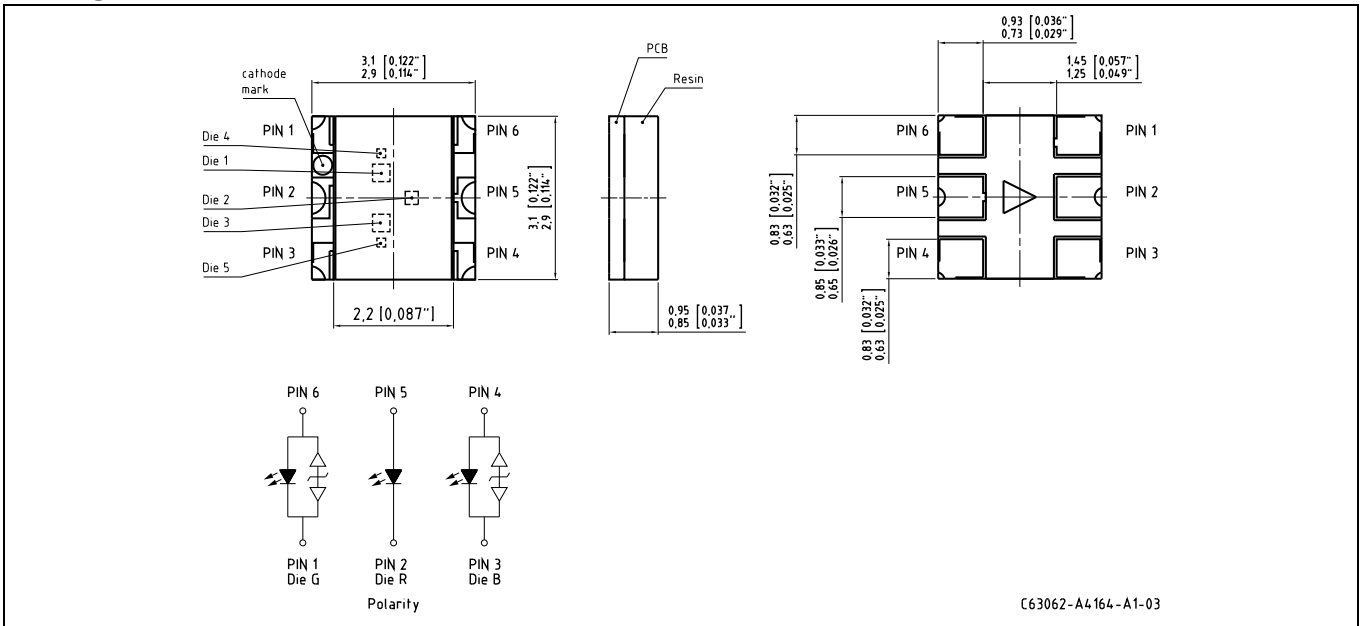
**Permissible Pulse Handling Capability**

Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_S = 85\text{ °C}$

$T_S = 85\text{ °C}$



Maßzeichnung<sup>6)</sup> Seite 21  
 Package Outlines<sup>6)</sup> page 21



**Kathodenkennung:**  
**Cathode mark:**  
**Gewicht / Approx. weight:**

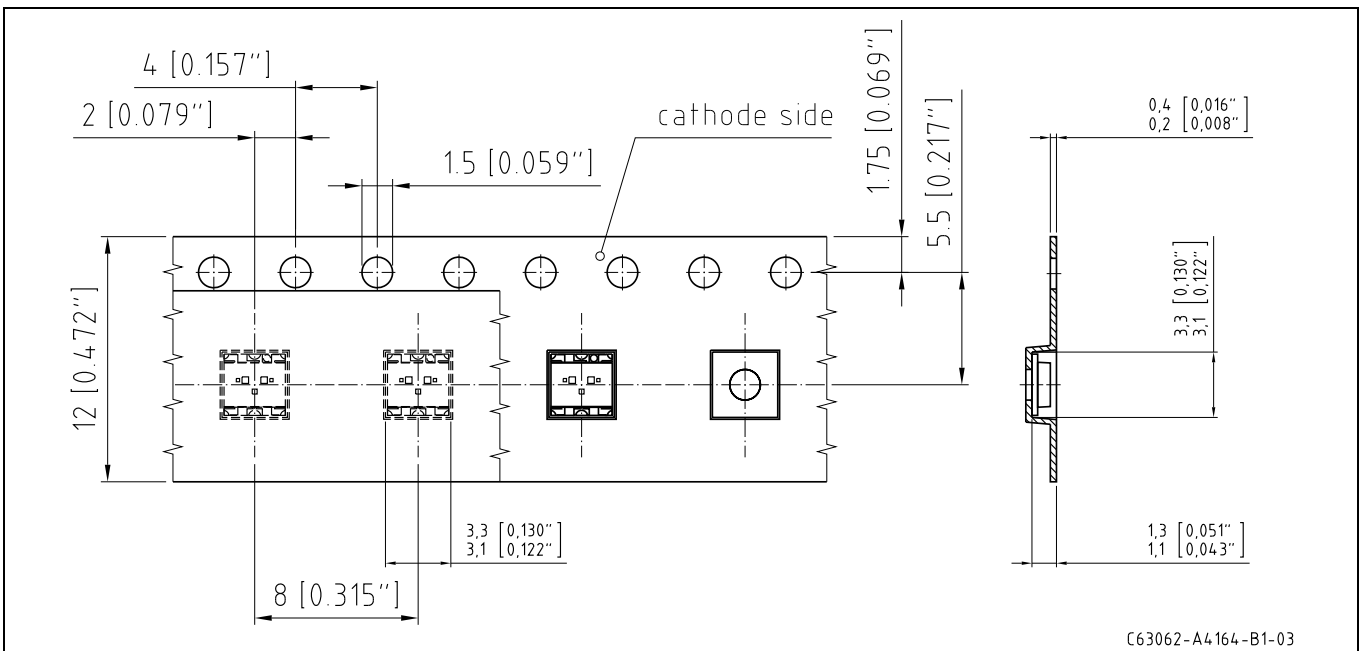
**Markierung**  
**mark**  
**11.3 mg**

**Gurtung / Polarität und Lage**<sup>6)</sup> Seite 21

**Verpackungseinheit** 4 Rollen mit 1000/Rolle,  
 ø180 mm

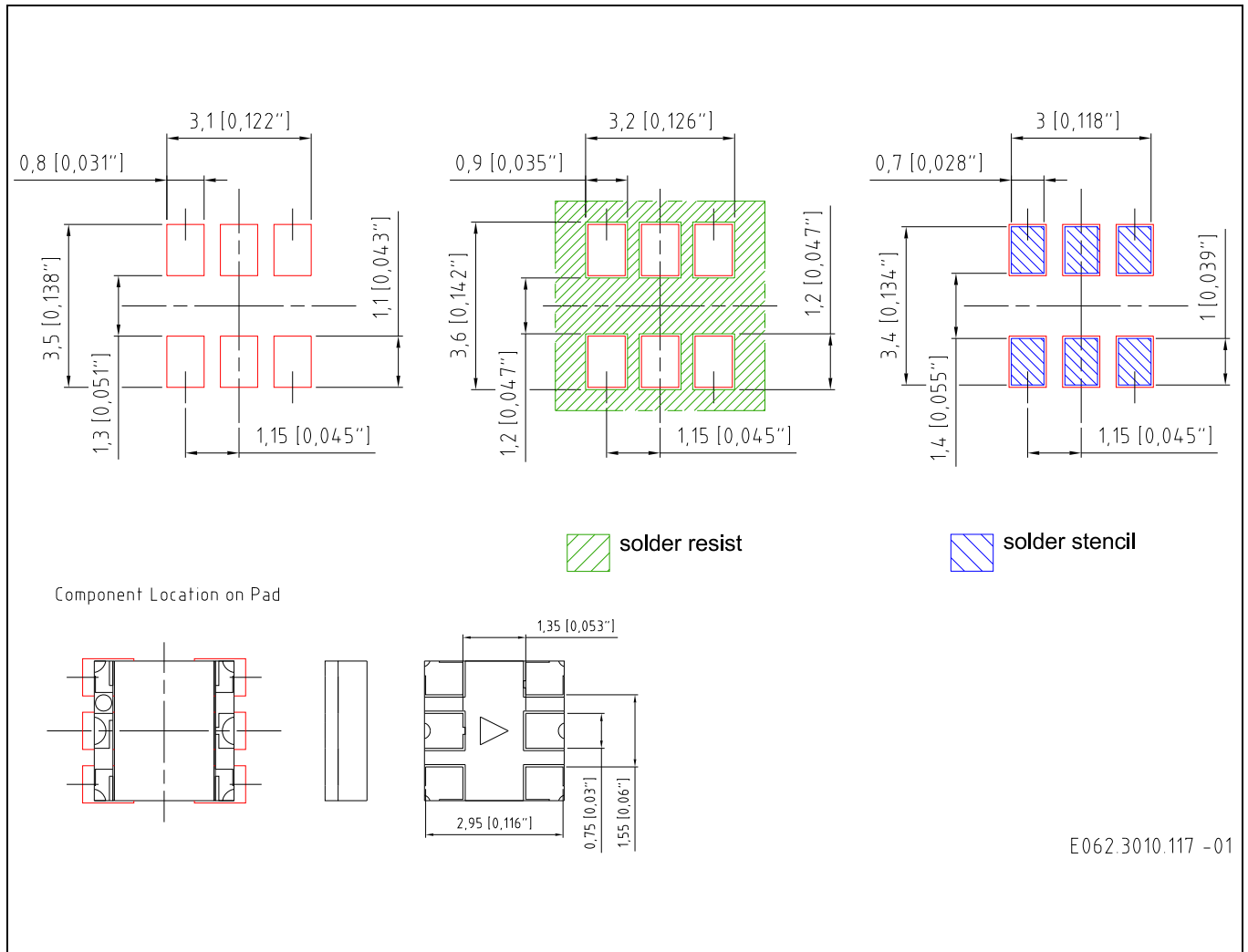
**Method of Taping / Polarity and Orientation**<sup>6)</sup> page 21

**Packing unit** 4 reels with 1000/reel, ø180 mm



Empfohlenes Lötpadding<sup>6)</sup> Seite 21  
 Recommended Solder Pad<sup>6)</sup> page 21

Reflow Lötén  
 Reflow Soldering



Anm.: Neben den allgemeinen Richtlinien für die Handhabung von LEDs, sollte zusätzlich darauf geachtet werden, dass eine mechanische Beanspruchung und insbesondere Belastungen (z.B. Scherkräfte) an der Oberfläche des Vergussmaterials vermieden werden.  
 Bitte beachten Sie, dass auch nach dem Auflöten auf die Leiterplatte jegliche mechanische Beanspruchung oder direktes oder indirektes Berühren des Vergussmaterials vermieden werden muss.

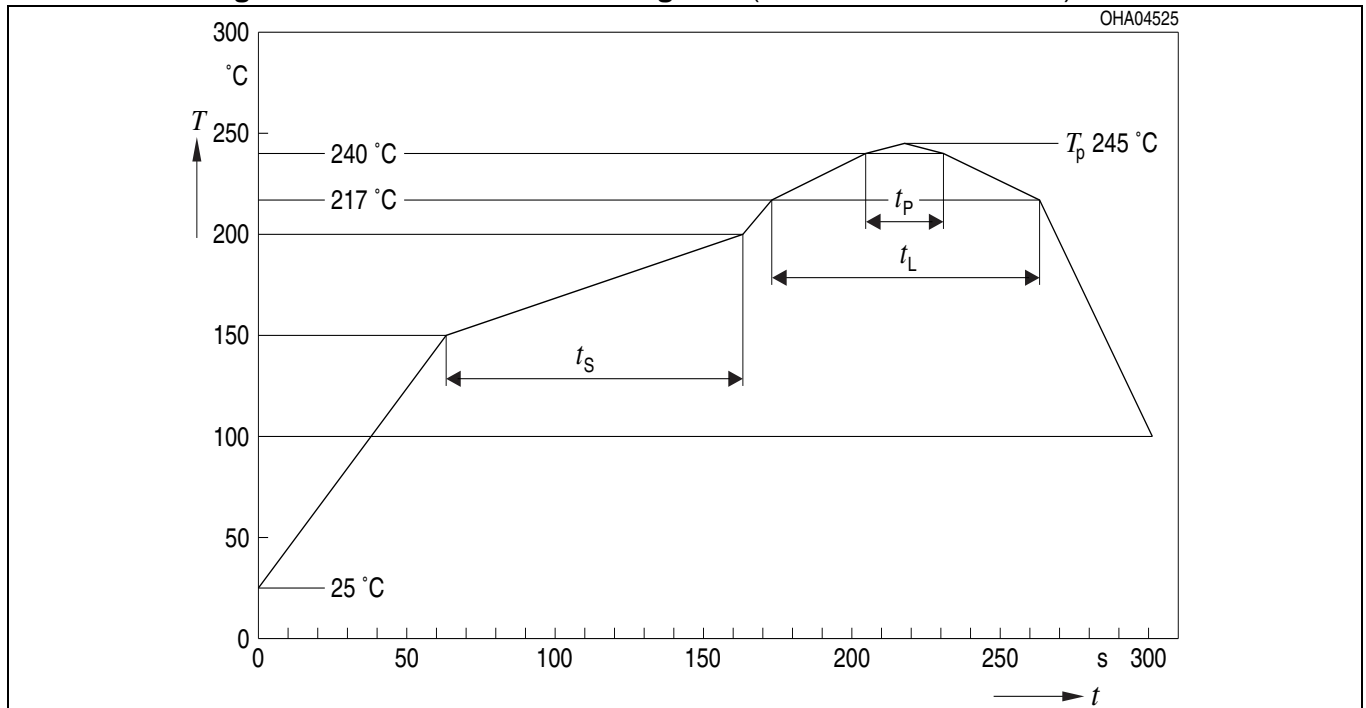
Note: In addition to general guidelines for the handling of LEDs, additional care should be taken that mechanical stress and particularly, stresses (e.g. shear-forces) to the surface of the embedding material are avoided.  
 Please note even after being soldered on the PCB board any mechanical stress or touching of the embedding material must be avoided.



**Lötbedingungen**  
**Soldering Conditions**

**Reflow Lötprofil für bleifreies Löten**  
**Reflow Soldering Profile for lead free soldering**

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2  
(nach J-STD-020D.01)  
(acc. to J-STD-020D.01)



Anm.: Das Gehäuse ist nicht für nasschemische Reinigung geeignet.

Note: Package not suitable for wetcleaning.

OHA04612

Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time $t_s$ $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$	$t_s$	60	100	120	s
Ramp-up Rate to Peak*) $T_{Smax}$ to $T_p$			2	3	K/s
Liquidus Temperature	$T_L$	217			°C
Time above Liquidus temperature	$t_L$		80	100	s
Peak Temperature	$T_p$	245			°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_p - 5$ K	$t_p$	10	20	30	s
Ramp-down Rate* $T_p$ to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to $T_p$				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

\* slope calculation  $DT/Dt$ :  $Dt$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range


**Barcode-Produkt-Etikett (BPL)**  
**Barcode-Product-Label (BPL)**

**OSRAM Opto Semiconductors**

(6P) BATCH NO: 1234567890



(1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234




(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X




LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X

RoHS Compliant



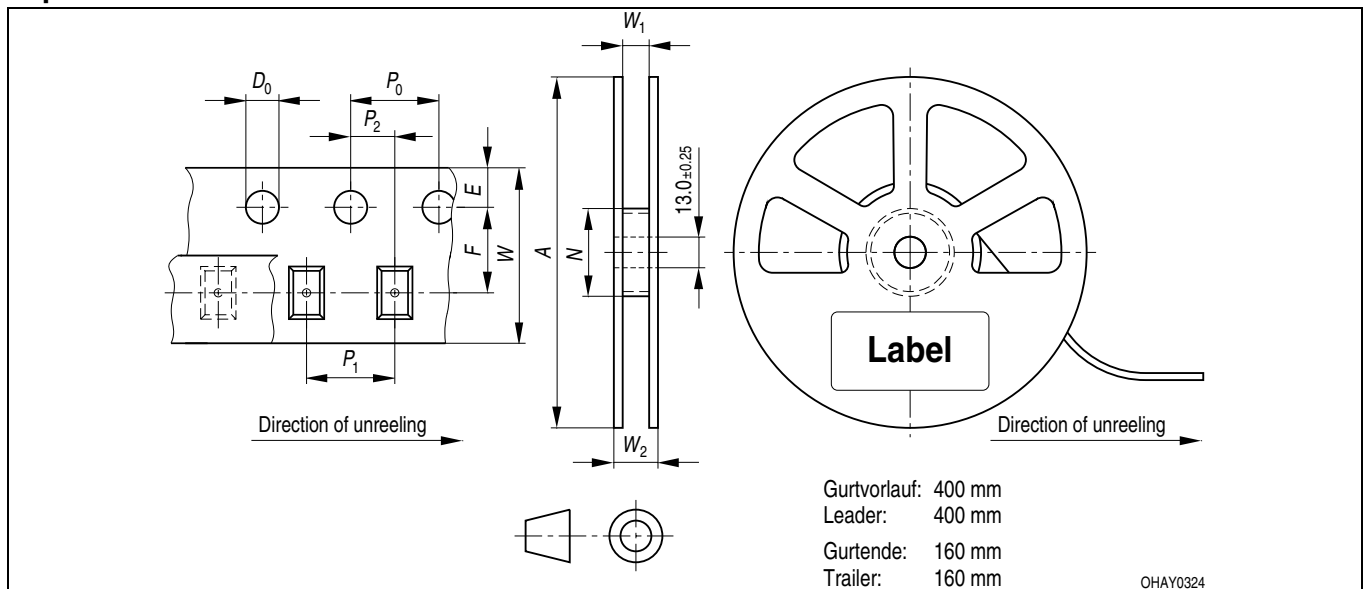
ML Temp ST  
2 260 °C R

Pack: R18  
 DEMY 022  
 B\_R999\_1880.1642 R



OHA04563

**Gurtverpackung**  
**Tape and Reel**



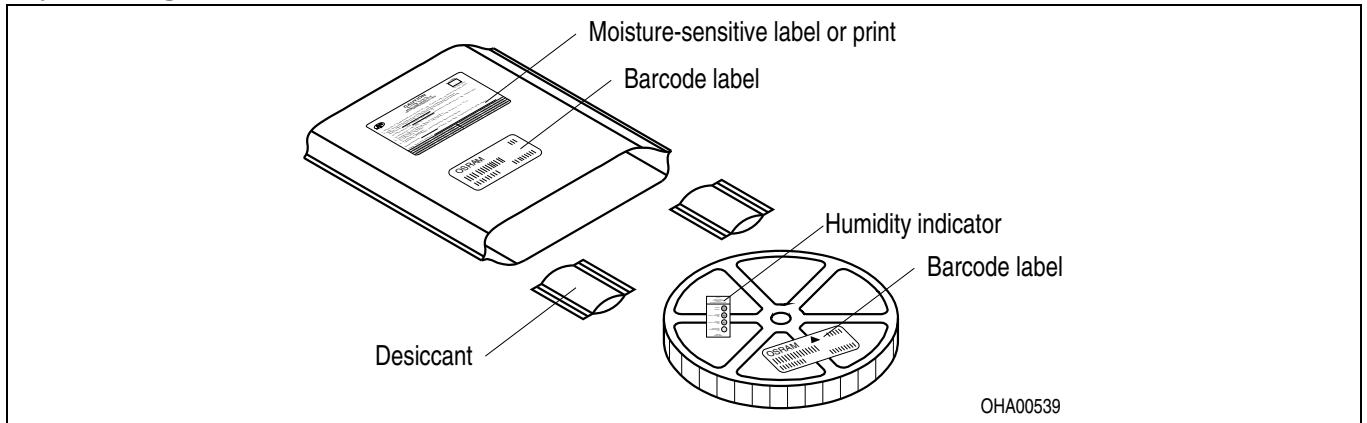
Tape dimensions in mm (inch)

<i>W</i>	<i>P</i> <sub>0</sub>	<i>P</i> <sub>1</sub>	<i>P</i> <sub>2</sub>	<i>D</i> <sub>0</sub>	<i>E</i>	<i>F</i>
12 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 + 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

<i>A</i>	<i>W</i>	<i>N</i> <sub>min</sub>	<i>W</i> <sub>1</sub>	<i>W</i> <sub>2 max</sub>
180 (7)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)

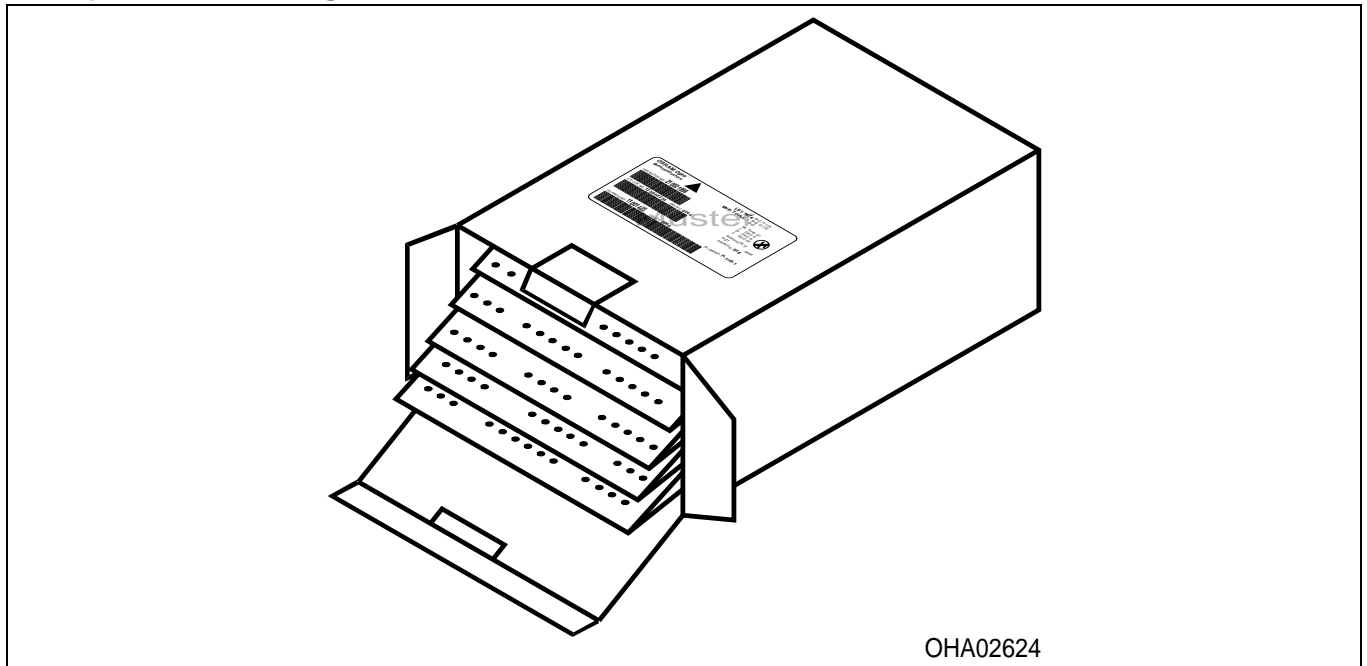
**Trockenverpackung und Materialien**  
**Dry Packing Process and Materials**



*Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte*  
*Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.*

*Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.*  
*Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.*

**Kartonverpackung und Materialien**  
**Transportation Packing and Materials**



Dimensions of transportation box in mm (inch)

Breite / Width	Länge / length	Höhe / height
260 ±5 (10,236 ±0,1968±)	230 ±5 (9,055 ±0,1968)	80 ±5 (3,1496 ±0,1968)

**Augensicherheit:**

Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")

Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"-Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

**Verpackung**

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

**Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!**

Kritische Bauteile<sup>9) Seite 21</sup> dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen<sup>10) Seite 21</sup> nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

**Eye safety:**

Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").

Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!**

Critical components<sup>9) page 21</sup> may only be used in life-support devices<sup>10) page 21</sup> or systems with the express written approval of OSRAM OS.

**Fußnoten:**

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 11\%$  ermittelt.
- 2) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 3) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 1$  nm ermittelt.
- 4) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,01$  ermittelt.
- 5) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,1$  V ermittelt.
- 6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 7) Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße  $\geq 5$  mm 2 je Pad)
- 8) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
  - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
  - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

**Remarks:**

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 11\%$ .
- 2) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 3) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 1$  nm.
- 4) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 0.01$ .
- 5) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.1$  V.
- 6) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 7) Mounted on PC board FR 4 (pad size  $\geq 5$  mm 2 per pad)
- 8) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 9) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 10) Life support devices or systems are intended
  - (a) to be implanted in the human body,
  - or
  - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by  
**OSRAM Opto Semiconductors GmbH**  
 Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)  
 © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。